

关于举行第5届抗菌科学与技术论坛的通知

THE 5TH ANTIBACTERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM

| 时间 | 2023年8月9日-11日

| 地点 | 辽宁省沈阳市皇朝万鑫酒店 (沈阳市和平区青年大街388号)



东北大学



中国科学院金属研究所

第五届抗菌科学与技术论坛 通知

各企事业单位:

第五届抗菌科学与技术论坛由中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟、东北大学、中国科学院金属研究所共同主办，将于2023年8月9日-11日在沈阳举行。

抗菌科学与技术论坛自2012年创立，两年一届，是抗菌领域最具知名度和影响力的学术大会。本次大会以“抗菌科学引领生物安全”为主题，通过大会报告、分会场、特色论坛、墙报展示、论文摘要集等多种形式展示最新抗菌科学和研究，并以现场展位形式介绍最新抗菌技术、抗菌产品、仪器和设备等，以增进国内外抗菌学术交流，促进抗菌科学创新与发展。欢迎国内外从事抗菌相关科学研究、技术开发、产品制造、性能评价等的专家、学者、工程技术人员、在校学生踊跃投稿，积极参会。

一. 会议组织

(一) 主办单位

中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟

东北大学

中国科学院金属研究所

(二) 协办单位

安徽省富光实业股份有限公司

二. 时间地点

会议时间: 2023年8月9日-11日 (9日报到)

会议地点: 辽宁省沈阳市皇朝万鑫酒店 (沈阳市和平区青年大街390号)

三. 组织机构 (以姓氏拼音为序)

(一) 大会顾问

陈学思 (中国科学院院士/中国科学院长春应用化学研究所)

付小兵 (中国工程院院士/解放军总医院)

侯保荣 (中国工程院院士/中国科学院海洋研究所)

侯立安 (中国工程院院士/火箭军后勤科学技术研究所)

尚红 (中国工程院院士/中国医科大学)

唐本忠 (中国科学院院士/香港科技大学)

王迎军 (中国工程院院士/华南理工大学)

吴清平（中国工程院院士/广东省微生物研究所）
阎锡蕴（中国科学院院士/中国科学院生物物理研究所）
张立群（中国工程院院士/华南理工大学）
赵进才（中国科学院院士/中国科学院化学研究所）

（二）大会主席

冯夏庭（中国工程院院士/东北大学）
朱美芳（中国科学院院士/东华大学）

（三）联合主席

秦高梧（东北大学）
杨 柯（中国科学院金属研究所）

（四）学术委员会

陈国颂 陈 进 陈仕国 陈守刚 陈志钢 程 冲 程义云 董阿力德尔图
杜建忠 高 辉 高利增 郭东升 胡 剑 黄明东 计 剑 姜兴茂 蒋兴宇
李建树 李莉莉 李 鹏 林宝凤 刘润辉 刘宣勇 栾世方 宁成云 牛忠伟
戚震辉 曲晓刚 任学宏 史林启 孙 宾 孙佳姝 孙 彤 谭绍早 童贻刚
王佰亮 王 浩 王际平 王 树 王小磊 王小英 王 兴 王 卓 魏丽乔
吴富根 吴水林 谢小保 熊梦华 许并社 徐大可 徐福建 许华平 徐立群
严 锋 杨华明 杨 柯 杨 鹏 于 谦 张 雷 张流波 张 维 张先正
赵 强 郑裕东 周祚万 朱 奎

（五）组织委员会

陈翠红 段 顺 范 震 郭江娜 贾跃晓 李国锋 李建房 李梦哲 刘 勇
吕凤婷 任科峰 孙慧慧 孙廷丽 谭 继 汪 浩 王 兴 武月铭 相恒学
向一鸣 徐大可 杨春光 曾雅晶 张迎增 朱丽萍 邹 一

（六）秘书处

秘书长：王 兴 徐大可 张迎增
秘 书：陈 俏 李国锋 李祥宇 李 中
王 贺 曾雅晶 张丹妮 张明星 周恩泽

四. 大会内容

大会内容包括但不限于以下：

- （01）抗菌材料的表面、微观结构、接合界面及其抗菌机理的理论研究及应用。
- （02）银、锌、铜、钛等金属元素或非金属低维碳材料相关的无机抗菌材料与纳米抗菌材料及其抗菌理论或应用研究。

(03) 纳米矿物抗菌材料的基础理论及应用研究。

(04) 生物大分子(抗菌肽、壳聚糖、蛋白等)、有机高分子抗菌材料理论及应用研究。

(05) 外场刺激、pH 响应、生物催化、材料及材料学手段激发免疫治疗相关抗菌策略及智能响应抗菌材料的理论及应用研究。

(06) 新型及复合抗菌材料理论及应用研究。

(07) 病毒基本理论与新发现、新型抗病毒材料理论及应用研究。

(08) 最新防腐蚀和防污理论及应用研究。

(09) 抗菌材料与微生物、抗菌检测与抗菌性能评价新方法。

(10) 微生物基本理论与发现、院内感染防控与耐药菌的治疗研究。

五. 大会形式

(一) 大会报告 (以姓氏拼音为序)

陈学思 (中国科学院院士/中国科学院长春应用化学研究所)

侯保荣 (中国工程院院士/中国科学院海洋研究所)

阎锡蕴 (中国科学院院士/中国科学院生物物理研究所)

杨义燕 (美国医学与生物工程院院士/新加坡工程院院士/
新加坡生物工程与生物成像研究院)

朱美芳 (中国科学院院士/东华大学)

(二) 分会场设置

(01) 抗菌表界面分会场: 专注于抗菌材料的表面、微观结构、接合界面及其抗菌机理的理论研究及应用

• 分会场主席: 计 剑 (浙江大学)

刘宣勇 (中国科学院上海硅酸盐研究所)

• 联系人: 任科峰 (renkf@zju.edu.cn, 13456785804)

谭 继 (tanji@mail.sic.ac.cn, 18916651556)

(02) 无机抗菌材料分会场: 专注于银、锌、铜、钛等金属元素或非金属低维碳材料相关的无机抗菌材料与纳米抗菌材料及其抗菌理论或应用研究

• 分会场主席: 杨 柯 (中国科学院金属研究所)

• 联系人: 杨春光 (cgyang@imr.ac.cn, 13889163826)

(03) 纳米矿物抗菌材料分会场: 专注于纳米矿物抗菌材料的基础理论及应用技术研究

• 分会场主席: 杨华明 (中国地质大学 (武汉) / 中南大学)

•联系人：汪浩 (wanghao13@cug.edu.cn, 15623976826)

(04) 高分子抗菌材料分会场：专注于生物大分子（抗菌肽、壳聚糖、蛋白等）、有机高分子抗菌材料理论及应用研究

•分会场主席：徐福建（北京化工大学）
杜建忠（同济大学）

•联系人：段顺 (duanshun@mail.buct.edu.cn, 18600458769)
范震 (fanzh2018@tongji.edu.cn, 13817989954)

(05) 智能响应抗菌材料分会场：专注于外场刺激、pH 响应、生物催化、材料及材料学手段激发免疫治疗相关的抗菌策略及智能响应抗菌材料的理论及应用研究

•分会场主席：吴水林（北京大学）

•联系人：向一鸣 (yiming_xiang@outlook.com, 13971659609)
陈翠红 (dr_chchen@163.com, 13260683857)
李建房 (lijianfangyxf@tju.edu.cn, 18234112560)

(06) 新型抗菌材料分会场：专注于新型及复合抗菌材料理论及应用研究

•分会场主席：王树（中国科学院化学研究所）
严锋（苏州大学）

•联系人：吕凤婷 (lvft@iccas.ac.cn, 13693644066)
郭江娜 (guojn@suda.edu.cn, 18862108367)

(07) 抗病毒分会场：专注于病毒基本理论与新发现、新型抗病毒材料理论及应用研究

•分会场主席：童贻刚（北京化工大学）

•联系人：李梦哲 (limengzhe@mail.buct.edu.cn, 15605427821)

(08) 防腐防污分会场：专注于最新防腐蚀和防污理论及应用研究

•分会场主席：徐大可（东北大学）
张达威（北京科技大学）

•联系人：李中 (lizhong@mail.neu.edu.cn, 15504045062)

(09) 抗菌检测及性能评价分会场：专注于抗菌材料与微生物、抗菌检测与抗菌性能评价新方法

•分会场主席：蒋兴宇（南方科技大学）
谢小保（广东省微生物研究所）

•联系人：贾跃晓 (jiayx@sustech.edu.cn, 18310550591)
孙廷丽 (sunnylilisun@163.com, 13725241667)

(10) 耐药菌与院感防控分会场：专注于微生物（特别是耐药菌）的基本理论与发现、院内感染防控与耐药菌的治疗研究

- 分会场主席：张流波（中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品研究所）
- 联系人：孙慧慧（sunhuihui1009@163.com, 13683670669）

(11) 国际分会场：面向国际，邀请国外专家分享抗菌最新研究

- 分会场主席：史林启（南开大学）
刘润辉（华东理工大学）
- 联系人：刘勇（y.liu@ucas.ac.cn, 18622320617）
武月铭（yuemingwu@ecust.edu.cn, 15800635009）

(12) 青年学者分会场：专为研究生（硕士生和博士生）及博士后设立，为他们提供介绍研究方向、展示研究成果和进行学术报告的机会

- 分会场主席：王兴（北京化工大学）
于谦（苏州大学）
- 联系人：李国锋（ligf@mail.buct.edu.cn, 13811710528）
邹一（njitpolymerzy@163.com, 13773389412）

(三) 特色论坛设置

(01) 期刊投稿分论坛：介绍和交流期刊特点、审稿流程及选稿方向等

- 论坛主席：许华平（清华大学）
石峰（北京化工大学）
- 联系方式：xuhuaping@tsinghua.edu.cn
shi@mail.buct.edu.cn

(02) 产业化分论坛：交流科学研究、技术开发、产业化到市场应用

- 论坛主席：栾世方（中国科学院长春应用化学研究所）
张维（中国科学院理化技术研究所）
- 联系方式：sfluan@ciac.ac.cn
weizhang@mail.ipc.ac.cn

(四) 墙报展示

大会将设立墙报展示区域。墙报按照大会内容进行主题设置并张贴。

(五) 现场展览

大会将现场设立展区，用以展示抗菌行业相关的热点期刊杂志、以及最新技术、新产品、新设备、新仪器等。

(六) 奖项设置

大会将设立“**优秀青年学者报告奖**”（Journal of Materials Science & Technology 支持）和“**优秀墙报奖**”（Microorganisms & Biomedicines 支持）两个奖项，并在大会闭幕式上进行颁奖。

六. 简明日程

8月9日	10:00-21:00	大会报到
	17:00-20:00	墙报张贴、展位布置
	18:00-20:00	自助晚餐
8月10日	08:30-09:00	开幕式
	09:00-12:00	大会报告
	12:00-13:30	自助午餐
	13:30-17:00	分会场报告
	17:00-18:00	墙报集中展讲
	17:30-19:00	自助晚餐
8月11日	19:00-21:30	特色论坛
	08:30-12:00	分会场报告
	12:00-13:30	自助午餐
	13:30-17:00	分会场报告
	17:00-17:30	大会闭幕暨颁奖仪式

七. 参会须知

(一) 重要时间节点

序号	时间	事项
01	2023年6月30日	网上投稿结束
02	2023年6月30日	参会优惠注册截止
03	2023年7月10日	口头报告、墙报和论文摘要集确定录用信息
04	2023年7月10日	大会酒店预定截止
05	2023年8月09日	大会报到
06	2023年8月10日-11日	会期（2天）
07	2023年8月11日	代表离会

(二) 会议报名

会议已经开通在线报名功能，请扫描右侧二维码，进行：

- (1) 会议注册报名
- (2) 提交口头报告/墙报/论文摘要收录的申请
- (3) 提交论文摘要



(三) 大会口头报告、墙报和论文摘要集申请

大会口头报告、墙报和论文摘要集申请开放至 2023 年 6 月 30 日。请于该日期前进行提交。

大会将于 2023 年 7 月 10 日前确定录用的口头报告、墙报和论文摘要集，并发放录用通知。

(四) 参会费用

参会类型	费用标准	优惠注册费	标准注册费
		2023 年 6 月 30 日及之前	2023 年 6 月 30 日之后
普通代表		2000 元/人	2400 元/人
CIAA 会员/个人或团体		1600 元/人	2000 元/人
学生 (凭学生证)		1200 元/人	1600 元/人

注 1: 进行会议报告、墙报展示和论文摘要集收录的代表一律会前缴费。

注 2: 欢迎各位专家、学者以及在校学生登录协会官方网站下载个人会员申请表 (www.kjj.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=281&id=3598) 申请成为协会个人会员 (普通会员: 400 元/4 年, 学生会会员: 200 元/4 年), 享受会议费折扣优惠。

注 3: 请将会议相关费用汇款至大会指定账号, 并将汇款回执及开票信息 (单位名称和税号) 提交至报名系统, 以便及时为您开具发票:

户名: 北京云记科技有限公司

账号: 11050161510009100115

开户行: 中国建设银行北京北太平庄支行

(五) 酒店预定

大会酒店房预订受理截止时间将延期至 2023 年 7 月 10 日。在此之后不再受理房间预订, 请在此日期之前进行预定。

房间信息	豪华大床房 (间)		豪华双床房 (间)	
	单早	双早	单早	双早
皇朝万鑫酒店	450 元/间夜	500 元/间夜	450 元/间夜	500 元/间夜
皇朝万豪酒店	400 元/间夜	450 元/间夜	400 元/间夜	450 元/间夜

八. 会议联络

有关大会相关事项，请联络大会秘书处：

（一）口头报告、墙报展示和论文摘要投稿等

李国锋 (ligf@mail.buct.edu.cn, 13811710528)

（二）注册参会、商业赞助、展位及宣传预定等

曾雅晶 (ciaa2001@126.com, 15652838082)

王 贺 (ciaa2001@126.com, 13867473919)

（三）会议酒店

陈 俏 (30612927@qq.com, 18609835070)

李 中 (lizhong@mail.neu.edu.cn, 15504045062)

周恩泽 (zenze2014@163.com, 18842350969)

附件 1：第五届抗菌科学与技术论坛截至目前已确定（部分）报告

附件 2：第五届抗菌科学与技术论坛论文摘要模板

附件 3：2023（第 5 届）抗菌科学与技术论坛招商说明

中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟

二〇二三年四月三日

